

公司概況資料表

以下資料由鐸友益科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

風險事項說明(申請登錄戰略新三板公司適用)

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：鐸友益科技股份有限公司 (股票代號：6877)

申請登錄：一般板 戰略新三板

董事長	杜泰源
總經理	朱俊龍
資本額	新台幣 230,000,000 元
輔導推薦證券商	元大證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	元大證券股份有限公司 鄭凱櫻 (02)2718-1234 #6784
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購鐸友益科技股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	元大證券(股)公司	富邦綜合證券(股)公司
認購日期	111.01.11	
認購股數(股)	600,000 股	100,000 股
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.61%	0.43%
認購價格	每股 40 元	
認購價格之訂定依據及方式	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，評估市場基礎法、成本法及現金流量折現法等評價方式，以推算合理之股票價格，作為本推薦證券商認購鐸友益科技股份有限公司（以下簡稱鐸友益公司或該公司）興櫃股票價格之訂定依據；再參酌該公司產業概況、經營績效、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本推薦證券	

商與該公司共同議定之，本推薦證券商及協辦證券商本次取得該公司之股份係經由參與該公司 111 年第一次現金增資所取得。

目前股票價值的評估方法諸多種類，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前常用之股票評價方法主要包括：

1. 市場基礎法：本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)或股價淨值比法(Price Book value ratio, P/B ratio)，係透過已公開的資訊與整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價的調整。
2. 成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值之評定基礎。
3. 現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值之評定基礎。

以上股票評價方法，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司致力於發展智能自動化設備及 AOI 檢測設備，係屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。

該公司為全/半自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI 機械視覺規劃、半導體品質檢驗之專業廠商，主要產品主要係應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板(PCB)產業，本推薦證券商綜觀目前國內上市櫃公司中，尚無與該公司經營完全相同產品組合之業者，故依其產品類別分別選取光電業及其他電子業等同業如下：包含牧德科技股份有限公司(股票代號：3563，從事光學機械視覺檢測及量測系統設備之上市公司)、由田新技股份有限公司(股票代號：3455，從事 PCB/IC 載板檢測系統及 TFT-LCD 檢測系統之設計、製造及銷售之上櫃公司)、盟立自動化股份有限公司(股票代號：2464，從事光電、半導體、物流等智能自動化設備系統之設計、開發、生產、製造及銷售之上市公司)、均豪精密工業股份有限公司(股票代號：5443，從事設計、製造及銷售半導體封裝前段設備及 FPD 生產製程之設備之上櫃公司)。茲將上述採樣同業及上市櫃類股最近三個月(110 年 11 月~111 年 1 月)之本益比彙整如下：

單位：倍

公司 \ 月份	110年11月	110年12月	111年1月
牧德(3563)	13.36	13.51	14.31
由田(3455)	10.52	11.43	15.08
盟立(2464)	16.02	15.75	16.07
均豪(5443)	16.74	16.45	15.97
上市-其他電子業	11.37	11.51	11.23
上櫃-其他電子業	20.15	21.31	19.86

資料來源：臺灣證券交易所網站與證券櫃檯買賣中心網站

由上表同業比較可知，鐸友益之採樣同業及上市櫃類股於最近三個月(110年11月至111年1月)之本益比約在10.52~21.31倍之間，以該公司110年度自結稅後淨利59,187千元，並按該公司目前已發行股份總數23,000千股設算，其稅後每股盈餘為2.57元做為參考依據，價格區間約為27.04~54.77元，再考量興櫃股票流動性風險及市場可能之折價率後，依前述參考價格之八折計算，其參考價格區間為21.63~43.82元，惟經衡量鐸友益110年度自結營收及稅後淨利年增率分別為42.28%及40.52%，成長率表現優良，並綜合考量市場競爭利基、產業發展前景及未來年度預估獲利情形，暨該公司於110年11月經核准辦理現金增資價格每股為40元等因素後，本證券承銷商與發行公司共同議定興櫃股票認購價格為每股40元，尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

鐸友益科技股份有限公司，於民國103年成立，為全/半自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI機械視覺規劃、半導體品質檢驗之專業廠商。該公司主要產品主要係應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板(PCB)產業，提供客戶具有高性價比、配合製程之客製化及迅捷的服務，並提出業界首創之100%全檢「線上光學晶圓檢測快篩系統」，為客戶產線加強自動化能力、節省人力並提高生產良率，另外，該公司更能夠針對舊型製程提供客製化服務，因此成功切入國內晶圓代工大廠製程檢測設備。該公司亦著重AIOT智能自動化檢測，提供智動化廠區運輸及上下料等功能，為早期規劃設計之成熟製程之晶圓廠節省大量運輸人力及降低晶圓於各段製程轉移破片之風險，除自行協助客戶建廠外也與國內自動化設備統包龍頭合作，高品質之設備深獲客戶信賴，客戶群橫跨半導體、封測及PCB業者。

二、歷史沿革

民國103年	公司設立登記完成，實收資本額11,000千元，定名為鐸友益科技股份有限公司。
民國104年	開發全自動包裝機，並完成多項設備開發，迄今仍在持續進行中。

民國 105 年	切入 Apple 供應鏈。
民國 107 年	辦理現金增資為 9,000 千元，增資後實收資本額為 20,000 千元。 成立新北土城研發辦公室。
民國 108 年	辦理現金增資 40,000 千元，增資後實收資本額為 60,000 千元。 辦理現金增資為 16,000 千元，增資後實收資本額為 76,000 千元。 通過科技部南部科學園區進駐資格審查。
民國 109 年	成立新竹研發辦公室。 開發半導體晶圓 AOI 檢查設備/半導體智動化設備。 於南部科學園區路竹廠區動土興建營運總部。 通過經濟部工業局產業升級創新平台輔導計畫。 通過政府「中小企業加速投資行動方案」。 辦理盈餘轉增資 5,928 千元，增資後實收資本額為 81,928 千元。
民國 110 年	在 Touch Taiwan 系列展展出「線上光學晶圓檢測快篩系統」，為全國首創能直接在晶圓生產線上執行「100%全檢」的設備。 預計申辦公開發行公司。 辦理盈餘轉增資 24,578 千元，增資後實收資本額為 106,506 千元。 辦理現金增資為 53,600 千元，增資後實收資本額為 160,106 千元。 辦理現金增資為 59,894 千元，增資後實收資本額為 220,000 千元。
民國 111 年	辦理現金增資為 10,000 千元，增資後實收資本額為 230,000 千元。

三、經營理念

1. 秉持誠信及穩健原則，確保永續經營
2. 洞悉客戶需求，強化產品品質
3. 提升核心價值，強化競爭力。
4. 提升經營績效，創造最大利益。

四、未來展望

目前該公司涵蓋封測、面板及晶圓生產等產業，未來預計持續投入新產品研發，模組化生產流程，依照不同客製化需求，快速移動加工，以最短時間完成最多樣產品。除了強化靈活生產的核心競爭力外，也提高生產的整合效率以降低製造成本，繼續提高產品品質及服務標準，瞄準市場痛點，提供尚未被滿足之市場需求，積極爭取與更多的半導體廠商的合作機會，並進一步提升、擴大事業規模，成為世界級半導體產品巨觀檢驗及工廠智能自動化服務廠商。

風險事項說明(登錄戰略新三板公司適用)

鐳友益公司非申請登錄戰略新三板，故不適用。

TOP ^

主要業務項目：

錫友益科技股份有限公司為全/半自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI 機械視覺規劃、半導體品質檢驗之專業廠商，主要產品主要係應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板(PCB)產業。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

1.AOI 光學檢測：

上游：重要零組件供應商(光學取像系統及高速影像處理系統)、精密機械元件與系統加工相關廠商、高速運動系統相關供應商、設備零件加工商

中游：機系視覺檢測設備整合/製造商

下游：半導體產業、平面顯示器產業、PCB 產業

2.智能自動化設備

上游：電機電子產業、光電零件產業、設備零件產業、機械加工產業

中游：智能自動化設備產業

下游：半導體產業、平面顯示器產業、PCB 產業

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
智能自動化設備機台		完全自動化設備,可依據需求設定投料內容,有效降低各站人力需求並加速生產排程。 其機台類型含括 IC 載板、TRAY、Reel 全自動包裝機、自動分量機、自動點膠機等類型。	158,359	43.8
AOI 機械視覺檢測機台		為 AOI/AVI 機械視覺規劃,以自動化針對偏光膜產品進行視覺檢查判斷,以節省人力使用及效能提升。 其機台類型有端子線路檢查機、WAFER 檢查機、多尺寸玻璃檢查機、G6 Film 檢查機、半導體品質檢驗機。	203,152	56.18

其他	真空包裝袋、軸套、連趕...等	自動化設備之相關零配件	72	0.02
合計				

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年截至 12 月份止 (自結數)(註 4)
		營業收入		78,905	82,999	125,874	254,128
營業毛利		18,418	18,955	47,829	141,106	186,330	
毛利率(%)		23.34	22.84	38.00	55.53	51.53	
營業外收入		240	43	1,072	11,845	1,864	
營業外支出		219	175	1,255	2,983	1,307	
稅前損益		2,025	7,005	(3,083)	51,979	74,358	
稅後損益	不適用	955	5,527	(2,473)	42,120	59,187	
每股盈餘(元)	(註 1)	0.87	2.82	(0.58)	5.14	3.95	
股利發放	現金股利(元)		-	3.07	-	0.5	未分配
	股票股利(資本公積轉增資)(元)		-	-	-	-	未分配
	股票股利(盈餘轉增資)(元)		-	-	0.78	3	未分配

資料來源：107~109 年經會計師查核簽證之財務報告。

註 1：未經會計師查核。

註 2：本公司自 107 年度財務報告始經會計師查核簽證，並附列 106 年度比較數字。

註 3：本公司自 108 年度首次適用國際財務報導準則，並附列 107 年度比較數字，上表 107 年度之財務數字為採用國際財務報導準則之數字。

註 4：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
		流動資產		19,646	83,798	175,908
基金及長期投資		-	-	-	-	
固定資產	不適用	2,956	26,702	27,575	44,134	
無形資產		139	35	-	434	
其他資產		450	3,271	10,169	57,958	

資 產 總 額		23,191	113,806	213,652	316,376
流 動 負 債	分 配 前	8,319	66,853	119,424	146,379
	分 配 後	8,319	73,003	119,424	150,475
長 期 負 債		2,986	20,540	22,007	55,661
其 他 負 債		-	-	-	-
負 債 總 額	分 配 前	11,305	87,393	141,431	202,040
	分 配 後	11,305	93,543	141,431	206,136
股 本		11,000	20,000	76,000	81,928
資 本 公 積		-	-	-	-
保 留 盈 餘	分 配 前	886	6,413	(2,210)	33,982
	分 配 後	886	263	(2,210)	29,886
長 期 股 權 投 資 未 實 現 跌 價 損 失		-	-	-	-
累 積 換 算 調 整 數		-	-	-	-
股 東 權 益 總 額	分 配 前	11,886	26,413	72,221	114,336
	分 配 後	11,886	20,263	72,221	110,240

資料來源：107~109 年經會計師查核簽證之財務報告。

註 1：未經會計師查核。

註 2：本公司自 107 年度財務報告始經會計師查核簽證，並附列 106 年度比較數字。

註 3：本公司自 108 年度首次適用國際財務報導準則，並附列 107 年度比較數字，上表 107 年度之財務數字為採用國際財務報導準則之數字。

TOP ^

最近三年度財務比率				
項 目		年 度		
		107 年	108 年	109 年
財 務 比 率	毛利率(%)	22.84	38.00	55.53
	流動比率(%)	125.35	147.30	146.09
	應收帳款天數(天)	109	192	105
	存貨週轉天數(天)	73	146	141
	負債比率(%)	76.79	66.20	63.86

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)